

附件 1：会议安排

日期	内容安排	备注
10月26日	南京新逸天金丝利酒店	
9:00-21:00	会议报到	南京新逸天金丝利酒店
15:30-18:00	第八届元器件专委会换届大会	酒店二楼汇贤厅
10月27日	南京集成电路产业服务中心	
08:30-09:20	领导致辞	全体人员
09:20-09:30	全体合影留念	全体人员
09:30-09:40	茶歇	全体人员
上午学术报告会议室：1008 礼贤厅		
09:40-10:40	第三代半导体器件研究的进展、挑战与展望	Paul Chow (Rensselaer Polytechnic Institute, USA)
10:40-11:20	全GaN功率集成技术的研究进展	陈敬 (香港科技大学)
11:20-12:00	电力电子集成技术研究进展与展望	刘进军 (西安交通大学)
12:00-13:30	午餐	南京集成电路产业服务中心10楼
下午学术报告会议室：1008 礼贤厅		
13:30-14:10	电动汽车用大功率IGBT器件的关键设计技术	陈子颖 (Infineon, 中国)
14:10-14:50	国产IGBT器件的发展现状	俞义长 (江苏宏微科技股份有限

		公司)
14:50-15:30	智能功率驱动芯片及模块的关键技术研究	孙伟锋 (东南大学)
15:30-15:45	茶歇	全体人员
下午学术研讨会会议室: 1010 智学厅		
15:45-17:30	圆桌会议: 第三代半导体功率器件当前的考核标准、生态体系与未来应用进程展望	与会专家、专委会专家、南京IC产业联盟单位等
18:30-20:00	晚宴	南京新逸天金 丝利酒店